안티몬 도핑된 주석 산화물 투명전도막의 몰 농도에 따른 치밀한 표면 구조 제조

배주원 $^{a} \cdot 7 \stackrel{}{\mathsf{E}} \stackrel{}{\mathsf{b}} \cdot \stackrel{}{\mathsf{V}} \stackrel{}{\mathsf{a}} \stackrel{}{\mathsf{O}} \stackrel{}{\mathsf{a}} \stackrel{}{\mathsf{b}} \stackrel{}{\mathsf{c}} \stackrel{}{\mathsf{b}} \stackrel{}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}}{\mathsf{c}} \stackrel{}$

"서울과학기술대학교 신소재공학과, ^b서울과학기술대학교 의공학-바이오소재 융합 협동과정 신소재공학프로그램

Fabrication of compact surface structure by molar concentration on Sb-doped SnO₂ transparent conducting films

Ju-Won Bae^a, Bon-Ryul Koo^b and Hyo-Jin Ahn^{a,b,*}

 ^aDepartment of Materials Science and Engineering, Seoul National University of Science and Technology, Seoul 01811, Republic of Korea
 ^bProgram of Materials Science & Engineering, Convergence Institute of Biomedical Engineering and Biomaterials, Seoul National University of Science and Technology, Seoul 01811, Republic of Korea (Received February 14, 2018; Revised February 21, 2018; Accepted February 22, 2018)

Abstract Sb-doped SnO₂ (ATO) transparent conducting films are fabricated using horizontal ultrasonic spray pyrolysis deposition (HUSPD) to form uniform and compact film structures with homogeneously supplied precursor solution. To optimize the molar concentration and transparent conducting performance of the ATO films using HUSPD, we use precursor solutions of 0.15, 0.20, 0.25, and 0.30 M. As the molar concentration increases, the resultant ATO films exhibit more compact surface structures because of the larger crystallite sizes and higher ATO crystallinity because of the greater thickness from the accelerated growth of ATO. Thus, the ATO films prepared at 0.25 M have the best transparent conducting performance (12.60±0.21 Ω/\Box sheet resistance and 80.83% optical transmittance) and the highest figure-of-merit value (9.44±0.17 × 10⁻³ Ω^{-1}). The improvement in transparent conducting performance is attributed to the enhanced carrier concentration by the improved ATO crystallinity and Hall mobility with the compact surface structure and preferred (211) orientation, ascribed to the accelerated growth of ATO at the optimized molar concentration. Therefore, ATO films fabricated using HUSPD are transparent conducting film candidates for optoelectronic devices.

Keywords: Transparent conducting film, Sb-doped SnO2, Molar concentration, Compact surface, Ultrasonic spray pyrolysis

1. 서 론

액정 디스플레이, 발광 다이오드, 스마트 윈도우 및 태 양전지와 같은 다양한 광전기적 디바이스들의 연속적인 발 전으로 인해 낮은 비저항(<10³ Ω/□)과 높은 투과도(>80%) 특성을 동시에 갖는 투명전도막(Transparent conducting films, TCFs)의 관심이 증가하고 있다[1-4]. 대표적인 투명 전도막 재료에는 주석 도핑된 인듐 산화물(Sn-doped In₂O₃, ITO)이 있으며, 우수한 면저항과 투과도 특성으로 인해 다양한 분야에 실질적으로 활용되고 있다. 하지만 인 듐 가격의 연속적인 상승과 673.0 K 이상의 고온 환경에 서 투명전도특성이 저하되는 단점으로 인해 활용도가 떨 어지는 부분이 있어 이를 대체할 수 있는 지속적인 연구 가 이루어지고 있다[3-7]. 특히 안티몬 도핑된 주석 산화 물(Sb-doped SnO₂, ATO)은 높은 투명전도특성, 낮은 가격, 우수한 기계적, 열적 및 화학적 안정성으로 인해 ITO를 대체할 수 있는 재료로 제안되어 오고 있다. 이에 따라 마 그네트론 스퍼터링법, 펄스 레이저 증착법, 화학 증기 증

.....

^{*}Corresponding Author: Hyo-Jin Ahn, TEL: +82-2-970-6622, FAX: +82-2-973-6657, E-mail: hjahn@seoultech.ac.kr

착법 및 초음파분무열분해법 등 다양한 증착 공정을 이용 하여 고성능 ATO 투명전도막을 제조하기 위해 노력하고 있다[7-11]. 이 중에서도 마그네트론 스퍼터링법과 펄스 레이저 증착법을 이용하여 제조된 ATO 투명전도막은 우 수한 투명전도특성을 구현하기에 유리하지만 복잡한 증착 장비 시스템과 높은 진공 상태를 요구하기에 높은 공정 비용이 발생하고 대면적화의 제한이 있어 산업적인 활용 도가 떨어지는 경향이 있다[8, 9, 12]. 이에 반해 초음파분 무열분해법(Ultrasonic spray pyrolysis deposition, USPD) 은 초음파로 발생한 액적이 기판에서 열분해하여 나노 박 막을 형성시키는 증착 메커니즘으로 인해 공정비용이 저 렴하고 넓은 면적에 균일한 증착이 가능하다는 장점이 있 다[11, 13, 14]. 특히, USPD는 그들의 용액 조건(작용기, 첨가제 등) 및 공정 변수(증착온도, 증착시간 등)를 조절 하여 ATO 투명전도막의 특성을 쉽게 제어하는 것이 가능 하다[11, 13-15]. 예를 들어, Lee 등은 USPD를 이용하여 ATO 투명전도막의 Sb의 도핑 농도를 조절하여 3 at% Sb 에서 가장 우수한 비저항(8.4×10⁻⁴ Ωcm) 및 투과도 (80.0%) 특성을 보고하였다[14]. 또한, Yadav는 ATO 투명 전도막의 두께를 조절하여 660 nm의 ATO 투명전도막 두 께에서 최적화된 비저항(3.7×10⁻⁴ Ωcm) 및 투과도 (85.0%) 특성을 보고하였다[15]. 하지만 이러한 노력에도 불구하고 아직까지 USPD을 이용한 ATO의 몰 농도에 따 른 ATO 투명전도막의 특성을 분석한 연구는 아직까지 보 고되지 않았다.

따라서, 본 연구에서는 수평 초음파분무열분해법 (Horizontal ultrasonic spray pyrolysis deposition, HUSPD, ceon, Nano SPD, TV500, Korea)을 이용하여 ATO 투명전도 막을 제조하였다. 이 때 ATO 용액의 몰 농도를 0.15, 0.20, 0.25 및 0.30 M로 체계적으로 제어 하였으며, 제조된 ATO 투명전도막의 구조적, 화학적, 형태적 특성을 조사함으로 써 그들의 향상된 투명전도특성을 규명하였다.

2. 실험 방법

ATO 투명전도막은 HUSPD를 이용하여 제조되었다. HUSPD는 초음파 분무로 인해 형성된 프리커서 액적을 수 평방향으로 반응로 내부에 공급함으로써 균일한 고품질의 나노 박막을 형성할 수 있는 증착시스템이다(그림 1)[15, 16]. 먼저, 4 vol% hydrochloric acid(HCl, DUCKSAN)이 포 함된 증류수에 tin chloride pentahydrate(SnCl₄.5H₂O, SAMCHUN)와 antimony chloride(SbCl₃, Aldrich)를 용해 하여 ATO 용액을 준비하였다. 여기에서 ATO 투명전도막 의 최적화된 특성을 얻기 위해 Sb과 Sn의 몰 비율은 2 mol%로 고정하였다[11]. 또한, ATO 투명전도막 제조 시



Fig. 1. Schematic diagram of horizontal ultrasonic spray pyrolysis deposition.

ATO용액의 몰 농도에 따른 효과를 확인하기 위해 ATO 용액의 몰 농도를 0.15, 0.20, 0.25 및 0.30 M으로 조절하 였다. 그런 다음 제조된 ATO 용액을 초음파 진동자 (1.6 MHz)가 장착된 분무통으로 옮긴 후, 용액을 분무하여 유리 기판(Coming Eagle XG[™]) 위에 ATO 투명전도막의 증착을 실시하였다. ATO 투명전도막의 증착을 위해 반응 로 내부온도는 420°C로, 유리 기판의 회전 속도는 5 rpm, 운반가스의 유량은 15 L/min로 유지하였다. 이에 따라 최 종적으로 몰 농도로 제조된 4종류의 ATO 투명전도막을 제조하였으며, 여기서 각각의 샘플을 ATO-0.15M, ATO-0.20M, ATO-0.25M 및 ATO-0.30M로 언급될 것이다.

제조된 ATO 투명전도막의 구조 분석을 위해 X 선 회절 분석(X-ray diffraction, XRD, Rigaku Rint 2500)을 이용하였 다. 또한 화학적 결합 상태를 확인하기 위해 X선 광전자 분 석법(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS, ESCALAB 250 equipped with an Al K_α X-ray source)을 활용하였다. 형태적 분석은 주사전자현미경(field-emission scanning electron microscopy, FE-SEM, Hitachi S-4800) 및 원자력간현미경 (atomic force microscopy, AFM, diDimension™ 3100)을 이용하였다. 또한 ATO 투명전도막의 전기적 및 광학적 특 성은 각각 홀 효과 측정시스템(Hall-effect measurement, Ecopia, HMS-3000)과 자외선-가시광선 분광광도계(ultravioletvisible(UV-vis) spectroscopy, Perkin-Elmer, Lambda-35)를 이용 하여 측정되었다.

3. 결과 및 고찰

그림 2는 ATO-0.15M, ATO-0.20M, ATO-0.25M 및 ATO-0.30M의 X-선 회절 분석 패턴을 보여준다. 모든 샘 플은 26.63°, 33.92°, 38.00° 및 51.83°에서 공통적인 회절 피크들이 나타나며, 이는 tetragonal rutile 구조를 갖는 SnO₂의 (110), (101), (200), 및 (211)면(space group P42/



Fig. 2. XRD patterns obtained from ATO-0.15M, ATO-0.20M, ATO-0.25M, and ATO-0.30M, respectively.

mnm[136], JCPDS card No. 06-0416)과 각각 부합한다. 또 한, 샘플들의 회절 피크들은 순수한 SnO₂((110)면 26.61°, (101)면 33.90°, (200)면 37.98°, (211)면 51.82°)보다 약간 오른쪽으로 이동된 경향을 보여준다. 이는 Bragg 법칙(nλ = 2dsin 에 의해 Sb⁵⁺(0.62 Å) 이온이 SnO₂의 Sn⁴⁺(0.69 Å) 이온을 대체한 결과로 성공적인 ATO 상의 제조를 의 미한다[4, 7]. 여기서 Sb⁵⁺ 이온은 ATO에서 캐리어로 작용 하는 자유전자를 형성함으로써 전기적 특성을 향상시키는 요인으로 작용한다(2Sb⁵⁺→2Sb_{Sn}+2e⁻)[11]. 특히, ATO-0.15M에서 ATO-0.25M까지는 ATO의 가속화된 성장 속도 로 인해 (211)면의 회절 피크가 점차 증가하며, 이는 ATO 투명전도막의 결정성이 향상되었음을 나타낸다[11]. 그러 나 ATO-0.30M에서는 (211)면의 회절 피크가 감소하는 경 향이 나타나는데 이는 과잉된 Sn 원소의 과포화로 인해 ATO의 결정성이 오히려 감소됨을 의미한다[16]. 이러한 결과는 Scherrer 공식으로 계산된 결정입자 크기를 통해서 도 증명될 수 있다[16].

 $D = 0.9\lambda/(\beta \cdot \cos\theta)$

위 식에서 λ, β 및 θ은 각각 X선 파장, 반치폭 및 Bragg 각도를 의미한다. 계산된 결정입자 크기는 ATO-0.15M (34.3 nm)에서 ATO-0.25M(37.4 nm)로 증가하다 ATO-0.30M에서 36.3 nm로 감소되었다. 따라서 HUSPD를 이용 한 ATO 증착에 있어 ATO용액의 몰 농도 증가는 ATO 투 명전도막의 성장 속도를 향상시킬 수 있음을 확인할 수 있다. 또한, ATO-0.25M이 다른 샘플들에 비해 (211)면/ (110)면의 회절 피크 비율이 1.76로 높은 것을 확인할 수 있는데(ATO-0.15M에서 0.89, ATO-0.20M에서 1.63, ATO-0.30M에서 1.23), 이는 ATO가 기판과 평행한 (211)면으로



Fig. 3. XPS data of (a-d) Sn 3d and (e-h) O 1s of all ATO samples.

우선 성장한 것을 의미하며 이러한 결과는 형성된 투명전 도막의 홀 이동도 향상에 영향을 미칠 것이다.

그림 3는 모든 샘플의 화학적 결합 상태를 알아보기 위 한 X 선 광전자 분석법의 결과를 나타낸다. 모든 결합 에 너지는 C 1s(284.5 eV)를 기준으로 보정하였다. 그림 3(ad)에서 보여지듯이 모든 샘플에서 SnO₂의 Sn⁴⁺의 결합에 너지를 의미하는 Sn 3d_{5/2}(~486.5 eV) 및 Sn 3d_{3/2}(~495.0 eV) 피크가 방출되었다[4, 7]. O 1s 피크(그림 3(e-h))에서 는 Sn-O(~530.4 eV) 및 Sn-OH(~531.9 eV)와 관련된 피크 가 관찰되며 특히 ~530.6 eV(Sb 3d_{5/2})와 ~540.1 eV(Sb 3d_{3/2})에서는 Sb₂O₅의 Sb⁵⁺의 결합 에너지에 해당되는 피크 도 확인되었다[4, 7]. 이러한 결과는 HUSPD를 이용하여 ATO 투명전도막의 성공적인 제조를 확인시켜 준다. 또한 표 1은 XPS 스펙트럼의 상응하는 피크 영역으로부터 계 산된 O, Sn 및 Sb 원소의 표면 원자 농도를 보여준다. ATO 몰 농도 증가로 인한 가속화된 성장 속도로 인해 Sb 의 원자 농도가 증가할 것으로 예상하였으나 샘플들 간의

Table 1. Atomic ratio obtained from XPS data from all samples.

	ATO-0.15M	ATO-0.20M	ATO-0.25M	ATO-0.30M
0	66.61	64.96	65.90	66.89
Sn	32.15	33.73	32.83	31.89
Sb	1.23	1.29	1.27	1.21
Sb/Sn	3.83	3.83	3.86	3.80

Sb의 원자 농도에는 눈에 띄는 변화는 없었다. 따라서, ATO 투명전도막에서 몰 농도의 효과는 SnO₂ 내의 Sb 도 핑량의 변화없이 성장 속도만을 향상시킬 수 있다.

그림 4(a-d)는 ATO-0.15M, ATO-0.20M, ATO-0.25M 및 ATO-0.30M의 표면 주사전자현미경 이미지를, 그림 4(e-h) 는 ATO-0.15M, ATO-0.20M, ATO-0.25M 및 ATO-0.30M 의 측면 주사전자현미경 이미지를 각각 보여준다. ATO-0.15M은 다면체 결정입자들 사이의 빈 공간으로 인해 거 친 표면 형상을 나타낸다. 또한, ATO-0.15M에서 ATO-0.25M까지 ATO 결정입자 크기(ATO-0.15M에서 137.7-361.4 nm, ATO-0.20M에서 183.2-381.9 nm, ATO-0.25M에 서 200.3-398.8 nm) 및 막 두께(ATO-0.15M에서 341.2-478.1 nm, ATO-0.20M에서 402.7-529.7 nm, ATO-0.25M에 서 408.7-654.7 nm)가 점차 증가하는 것을 확인하였다. 이 러한 결과는 ATO의 향상된 성장 속도에 기인하며 이에 따라 결정입자들 사이의 빈 공간 감소로 인해 치밀한 표 면 형상을 나타낸다(ATO-0.25M). 이러한 치밀한 표면의 형성은 결정립계에 의한 산란을 줄임으로써 투명전도막의 홀 이동도 향상을 야기할 수 있다[3,4]. 또한, 두꺼워진 투 명전도막의 두께는 X선 회절 분석 결과와 마찬가지로 결 정성 향상을 야기해 캐리어 농도를 증가시킬 수 있다[4]. 하지만 ATO-0.30M의 경우, ATO 몰 농도 증가에도 불구 하고 ATO-0.25M에 비해 작아진 결정입자 크기(134.8-430.2 nm)와 두께(375.0-513.8 nm)를 보여준다. 이는 Sn 원



Fig. 5. AFM images of ATO-0.15M, ATO-0.20M, ATO-0.25M, and ATO-0.30M, respectively.

소의 과포화로 인한 억제된 ATO 성장에 의한 결과로 불 균일한 표면 형상을 야기하게 된다[17]. 이러한 결과는 원 자력간현미경 이미지에서도 확인할 수 있다. 그림 5에서 보여지듯이 ATO 몰 농도의 증가에 따라 평균 거칠기(*R*_a) 가 ATO-0.15M(22.4 nm)에서 ATO-0.25M(34.4 nm)로 점차 증가하다 ATO-0.30M에서 29.7 nm로 다시 감소하게 된다. 따라서 ATO-0.25M는 다른 샘플들보다 높은 평균 거칠기 를 보이며, 이는 ATO 결정입자 크기의 증가로 결정 사이 의 빈 공간을 줄이게 되어 투명전도막의 홀 이동도 향상 을 야기하는 요인으로 작용할 수 있다[3].

그림 6(a)는 ATO 용액의 몰 농도에 따른 ATO 투명전도 막의 전기적 특성을 보여준다. 투명 전도막에서 캐리어 농 도(Carrier concentration, N) 및 홀 이동도(Hall mobility, μ) 는 비저항에 크게 영향을 미치는 중요한 인자이다[11].



Fig. 4. (a-d) Top-view and (e-h) cross-sectional FESEM images of all ATO samples.



Fig. 6. (a) Electrical properties including the carrier concentration, Hall mobility, and resistivity, (b) optical transmission spectra, and (c) figure of merit obtained from all samples.

ATO 투명전도막의 몰 농도가 0.15M에서 0.25M로 증가할 수록 캐리어 농도가 5.08×10²⁰ cm⁻³에서 8.17×10²⁰ cm⁻³ 로 증가하는 것을 확인할 수 있다. 이것은 두꺼워진 투명 전도막에 의해 증가된 ATO의 결정성에 기인한다. 홀 이 동도 또한 몰 농도가 0.15M에서 0.25M로 증가할수록 9.39 cm²/(V s)에서 11.02 cm²/(V s)로 향상되었으며, 이는 증가된 결정입자에 의한 (211) 면 방향의 우선 성장으로 치밀한 표면의 형성과 관련된다. 하지만 ATO-0.30M에서 는 Sn 원소의 과포화로 인해 감소한 막 두께 및 결정입자 크기에 의해 캐리어 농도(6.47 × 10²⁰ cm⁻³) 및 홀 이동도 (10.35 cm²/(V s))가 감소되었다. 따라서 다음의 식을 이용 하여 ATO 투명전도막의 비저항을 계산하였다[4, 6, 18].

$\rho = 1/(Ne\mu)$

위 식에서 e는 전하량(1.60 × 10⁻¹⁹ C)을 나타낸다. 계산 된 비저항 값은 ATO-0.15M의 경우 9.92×10⁴ Ωcm, ATO-0.20M의 경우 7.51 × 10⁻⁴ Ωcm, ATO-0.25M의 경우 6.46×10⁻⁴ Ωcm, ATO-0.30M의 경우 7.37×10⁻⁴ Ωcm로 나타났다. 면저항의 경우는 비저항/막 두께로 계산되며. 계산된 ATO-0.15M의 경우 23.74±0.40 Ω/□, ATO-0.20M의 경우 16.55±0.30 Ω/□, ATO-0.25M의 경우 12.60±0.21 Ω/□, ATO-0.30M의 경우 16.95±0.30 Ω/□로 확인되었다. 따라 서 ATO-0.25M는 다른 샘플들에 비해 우수한 전기적 특성 을 나타냈으며, 이는 최적화된 몰 농도에 의해 가속화된 ATO의 성장속도에 의한 캐리어 농도 및 홀 이동도 향상 에 의한 결과로 판단된다. 그림 6(b)는 ATO 몰 농도에 따 른 ATO 투명전도막의 투과도 결과를 보여준다. ATO-0.15M에서 ATO-0.25M까지는 가시광선 영역(400-700 nm) 에서의 평균 투과도가 84.19%에서 80.83%로 감소하다 ATO-0.30M에서 82.38%로 증가함을 확인할 수 있다. 이러 한 투과도 변화는 ATO 투명전도막의 두께에 의해 결정된 다. 즉, Beer-Lambert 법칙에 의한 간섭 현상으로 ATO-0.15M에서 ATO-0.25M까지 막 두께 증가로 평균 투과도 가 감소하나 ATO-0.30M에서는 Sn 원소의 과포화로 인해 막 두께가 감소하여 평균 투과도가 조금 상승하게 된다. 따라서 ATO 투명전도막의 성능을 평가하기 위해 면저항 및 평균 투과도 값을 이용하여 Figure of merit (FOM, Φ=T¹⁰/R_{sh})을 계산하였다[4-6, 18]. 그림 6(c)에서 보여지 듯이 ATO 투명전도막 중에서도 ATO-0.25M가 가장 높은 FOM 값(9.44±0.17×10⁻³ Ω⁻¹)을 보여주며 이는 최적화된 ATO 몰농도에 의한 효과로 증가된 결정성에 의한 캐리어

Table 2. Summary of electrical and optical properties obtained from all samples.

1 1 1	•		
ATO-0.15M	ATO-0.20M	ATO-0.25M	ATO-0.30M
$5.08 imes 10^{20}$	6.63×10^{20}	8.17×10^{20}	6.47×10^{20}
9.39	10.33	11.02	10.35
9.92×10^{-4}	7.51×10^{-4}	6.46×10^{-4}	7.37×10^{-4}
23.74 ± 0.40	16.55±0.30	12.60±0.21	16.95±0.30
84.19	82.61	80.83	82.38
7.53±0.13	8.94±0.16	9.44±0.17	8.49±0.15
	$\begin{array}{c c} \hline & 1 & 1 \\ \hline & ATO-0.15M \\ \hline & 5.08 \times 10^{20} \\ & 9.39 \\ \hline & 9.92 \times 10^{-4} \\ \hline & 23.74 \pm 0.40 \\ & 84.19 \\ \hline & 7.53 \pm 0.13 \end{array}$	ATO-0.15M ATO-0.20M 5.08×10^{20} 6.63×10^{20} 9.39 10.33 9.92×10^{-4} 7.51×10^{-4} 23.74 ± 0.40 16.55 ± 0.30 84.19 82.61 7.53 ± 0.13 8.94 ± 0.16	A TO-0.15MATO-0.20MATO-0.25M 5.08×10^{20} 6.63×10^{20} 8.17×10^{20} 9.39 10.33 11.02 9.92×10^{-4} 7.51×10^{-4} 6.46×10^{-4} 23.74 ± 0.40 16.55 ± 0.30 12.60 ± 0.21 84.19 82.61 80.83 7.53 ± 0.13 8.94 ± 0.16 9.44 ± 0.17

Journal of Korean Powder Metallurgy Institute (J. Korean Powder Metall. Inst.)

농도 증가 및 치밀한 표면 형상에 의한 홀 이동도 증가에 의한 결과로 판단된다.

4. 결 론

본 연구에서는 HUSPD를 이용하여 ATO 투명전도막을 제조하였으며 ATO 용액의 몰 농도를 0.15, 0.20, 0.25 및 0.30 M로 조절하여 그들의 투명전도특성을 최적화하였다. ATO 용액의 몰 농도가 0.25 M로 증가할수록 두꺼워진 막 두께로 인한 결정성의 향상과 ATO의 가속화된 성장 속도 로 인한 (211) 면으로 우선 성장한 치밀한 막 표면을 형성 하였다. 그에 반해 ATO 용액이 0.30 M에서는 과잉된 Sn 원소의 과포화로 인해 결정성 감소 및 불균일한 막 표면 이 형성됨에 따라 오히려 투명전극특성을 저하시키는 요 인으로 작용하였다. 결과적으로 0.25 M의 몰 농도에서 제 조된 ATO 투명전도막이 다른 샘플들과 비교하여 향상된 투명전도특성(R_s: 12.60±0.21 Ω/□, T: 80.83%, FOM: 9.44± 0.17×10⁻³Ω⁻¹)을 보여주었다. 이는 증가된 결정성으로 인한 캐리어 농도의 증가 및 ATO의 치밀한 막 표면으로 인한 흘 이동도의 증가에 의한 시너지 효과로 판단된다. 따라서 HUSPD 이용하여 제조된 ATO 투명전도막은 광전자기기 의 성능향상을 위한 잠재적인 투명전도막으로 활용 될 수 있다.

감사의 글

This study was financially supported by the Research Program funded by the Seoul National University of Science and Technology.

References

[1] M. Y. Hassaan, H. M. Osman, H. H. Hassan, A. S. El-

Deeb and M. A. Helal: Ceram. Int., 43 (2017) 1795.

- [2] J. M. Kim, B. R. Koo, H. J. Ahn and T. K. Lee: Korean J. Mater. Res., 25 (2015) 125.
- [3] J. W. Bae, B. R. Koo, T. K. Lee and H. J. Ahn: Korean J. Mater. Res., 27 (2017) 149.
- [4] B. R. Koo and H. J. Ahn: Korean J. Mater. Res., 24 (2014) 145.
- [5] B. R. Koo, J. W. Bae and H. J. Ahn: Ceram. Int., 43 (2017) 6124.
- [6] P. Karthick, V. Divya, M. Sridharan, R. T. A. Kumar, C. Sanjeeviraja and K. Jeyadheepan: Thin Solid Films, 631 (2017) 1.
- [7] H. R. An, C. Kim, S. T. Oh and H. J. Ahn: Ceram. Int., 40 (2014) 385.
- [8] M. Zheng, J. Ni, F. Liang, M. C. Wang and X. Zhao: J. Alloy. Compd., 663 (2016) 371.
- [9] F. Chen, N. Li, Q. Shen, C. Wang and L. Zhang: Sol. Energy Mater. Sol. Cells, **105** (2012) 153.
- [10] T. Abendroth, B. Schumm, S. A. Alajlan, A. M. Almogbel, G. M\u00e4der, P. H\u00e4rtel, H. Althues and S. Kaskel: Thin Solid Films, 624 (2017) 152.
- [11] V. Fauzia, M. N. Yusnidar, L. H. Lalasari, A. Subhan and A. A. Umar: J. Alloy. Compd., **720** (2017) 79.
- [12] H. R. An, B. R. Koo, H. J. Ahn and T. K. Lee: Korean J. Mater. Res., 25 (2015) 177.
- [13] D. Y. Shin, J. W. Bae, B. R. Koo and H. J. Ahn: Korean J. Mater. Res., 27 (2017) 390.
- [14] S. Y. Lee and B. O. Park: Thin Solid Films, 510 (2006) 154.
- [15] A. A. Yadav: Thin Solid Films, 591 (2015) 18.
- [16] J. Rodríguez-Báez, A. Maldonado, G. Torres-Delgado, R. Castanedo-Pérez and M. de la L. Olvera: Mater. Lett., 60 (2016) 1594.
- [17] D. Perednis and L. J. Gauckler: J. Electroceram., 14 (2005) 103.
- [18] J. W. Bae, B. R. Koo, H. R. An and H. J. Ahn: Ceram. Int., 41 (2015) 14668.